

113 年「半導體先進封裝測試工程師教師研習營」課程

日期：113 年 8 月 28 日（三）和 113 年 8 月 29 日（四）

地點：明新科技大學逢喜樓 209 教室及半導體人才培育基地（新竹縣新豐鄉新興路 1 號）

時間：09:00~18:00（報到時間 08:50~09:00，中午休息時間 12:00~13:00）

人數：25 人（皆為實體，無線上授課）

活動內容：

日期	時間	課程名稱	授課教師	地點
8/28 (三)	08:50~09:00	報到		明新科技大學 逢喜樓 209 教室
	09:00~12:00	半導體製程概論	明新科技大學 半導體學院 趙守嚴副院長	
	12:00~13:00	午餐		
	13:00~17:00	晶圓切割機操作實務	力成科技股份有限公司 何信松 資深工程師	明新科技大學 半導體人才培育基地
	17:00~18:00	Q & A		
8/29 (四)	08:50~09:00	報到		明新科技大學 半導體人才培育基地
	09:00~12:00	黏晶機操作實務	力成科技股份有限公司 林賢昇 資深工程師	
	12:00~13:00	午餐		明新科技大學 逢喜樓 209 教室
	13:00~17:00	打線機操作實務	力成科技股份有限公司 黃志賢 資深工程師	明新科技大學 半導體人才培育基地
	17:00~18:00	Q & A		

備註：

1. 本次研習課程為期 2 天，需參與全程課程，且符合報名資格者（全國在職之技專校院教師及高中職教師），將於課程結束後核發研習時數證明電子檔。
2. 填寫並提交課程報名表單後即可視為報名成功，若後續因報名資格不符或額滿等因素而無法錄取，主辦單位將提前另外以 Email 通知。
3. 主辦單位保留報名資格審核權，修改或變更活動內容及額滿提前截止報名之權利。
4. 本研習為免費課程，報名者無須負擔報名費。
5. 8 月 28 日（三）和 8 月 29 日（四）兩天將於課前和課後提供交通接駁往返臺北車站及上課地點，請於報名表單中填寫是否搭乘接駁車。

活動聯絡人：教育部產學連結執行辦公室-國立臺北科技大學 賴專員

連絡電話：(02)2771-2171 分機 6020，Email：lks@mail.ntut.edu.tw